

2020-2026年中国半导体设备行业发展现状调查及 投资发展潜力报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体设备行业发展现状调查及投资发展潜力报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201911/802189.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

中国大陆设备市场的全球占比不断升高，2018年有望赶超中国台湾跃居全球第二大市场，2019年或将跃升全球首位。

中国大陆设备市场，连续五年扩张，2018年有望首次突破百亿级别达118亿美/yoy+44%，2019年或将趋势延续达173亿美元/yoy+47%。预计2019年中国大陆市场规模有望达到173亿美元/yoy+47%，大幅高于全球设备市场增速。

全球半导体行业2019年增速约4%(剔除存储)。但国内半导体产业仍以本土替代为主，份额提升将平抑行业波动影响，国内市场增速有望维持双位数水平。

2010-2019年中国半导体设备销售额占全球比例预测

智研咨询发布的《2020-2026年中国半导体设备行业发展现状调查及投资发展潜力报告》共五章。首先介绍了中国半导体设备行业市场发展环境、半导体设备整体运行态势等，接着分析了中国半导体设备行业市场运行的现状，然后介绍了半导体设备市场竞争格局。随后，报告对半导体设备做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国半导体设备行业发展趋势与投资预测。您若想对半导体设备产业有个系统的了解或者想投资中国半导体设备行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体产业现状

1.1、半导体产业近况

2、半导体设备简介

1.3、EUV对ArF

1.4、15英寸晶圆

第二章 半导体设备产业与市场

2.1、整体半导体设备市场

2.2、晶圆厂半导体设备市场

晶圆制造核心设备为光刻机、刻蚀机、

PVD和CVD，四者总和占晶圆制造设备支出的75%；

光刻机被荷兰阿斯麦和日本的尼康及佳能垄断，TOP3 市占率高达92.8%；

刻蚀机被美国的拉姆研究、应用材料及日本的东京电子垄断，TOP3 市占率高达90.5%；

PVD被美国的应用材料、Evatec、Ulvac垄断，TOP3

市占率高达96.2%；CVD被美国的应用材料、东京电子、拉姆研究垄断，TOP3市占率高达70%；PVD被美国的应用材料、Evatec、Ulvac垄断，TOP3市占率高达96.2%；氧化/扩散设备主要被日本的日立、东电和ASM垄断，TOP3市占率高达94.8%。

半导体制造核心设备市场Top 3市占率情况

2.3、全球半导体市场地域分布

第三章 半导体设备产业

3.1、半导体设备产业概述

3.2、半导体产业地域分布

3.2.1、中国台湾半导体设备市场与产业

3.2.2、中国大陆半导体设备市场与产业

3.3、自动测试

3.4、蚀刻

第四章 半导体设备下游市场分析

4.1、晶圆代工业

4.1.1、晶圆代工业现状

4.1.2、晶圆代工厂资本支出

4.1.3、GlobalFoundries

4.1.4、TSMC

4.1.5、联电

4.1.6、SMIC

4.2、内存产业

4.2.1、NAND产业现状

4.2.2、东芝

4.2.4、DRAM产业现状

4.2.5、HYNIX与三星制程进度

4.2.6、DRAM厂家支出

4.3、IDM

4.4、封测产业

第五章 半导体设备厂家研究(ZY GXH)

5.1、应用材料 (Applied Materials)

5.2、ASML

5.3、KLA-Tencor

5.4、日立高科

5.5、TEL

5.6、NIKON

5.7、DNS

5.8、AIXTRON

5.9、ADVANTEST

5.10、LamResearch

5.11、Zeiss SMT

5.12、Teradyne

5.13、Novellus

5.14、Verigy

5.15、Varian

5.16、日立国际电气

5.17、ASM国际

5.18、佳能(ZY GXH)

图表目录：

图表2015-2019年全球半导体设备市场规模

图表2015-2019年全球半导体设备资本支出统计及预测

图表2015-2019年全球半导体材料收入统计及预测

图表2015-2019年全球晶圆厂建设投入统计及预测

图表2015-2019年全球晶圆厂设备投入统计及预测

图表2015-2019年全球晶圆厂投入统计及预测

图表2015-2019年全球折合8英寸晶圆产能下游产品类型分布

图表2015-2019年全球晶圆厂产能分布统计及预测

图表2019年全球半导体设备市场地域分布

图表2015-2019年全球半导体市场地域分布预测

图表2015-2019年全球半导体设备市场技术分布

图表2015-2019年全球半导体市场下游应用分布

图表2015-2019年全球晶圆厂材料市场规模与地域分布

图表2015-2019年全球封装厂材料市场规模与地域分布

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201911/802189.html>